

硅片都做那几个方面的检测？

硅片有边长125mm、156mm的，125的又分大倒角对角线156mm和小倒角对角线165mm，多晶硅片以边长156mm为主，对角线219.2mm。

硅片检测主要测试项目有：边长、对角线、倒角、厚度、TTV、线痕、崩边、隐裂、翘曲、油污、电阻率、少子寿命。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/4492.html>